(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出顧公開番号

特開平7-202157

(43)公開日 平成7年(1995)8月4日

| (51) Int.Cl.6 | 識別記号 | 庁内整理番号 | FI | 技術表示箇所 |
|---------------|------|--------|----|--------|
| H01L 27/148 | | | | |

7376-4M H 0 1 L 27/14 В

家本請求 主請求 請求頂の数3 〇1 (今 / 百)

| | | 本国祖本 | 木胡水 胡水块VX 3 OL (主 4 頁) |
|----------|--------------------|---------|------------------------|
| (21)出願番号 | 特顧平5-335996 | (71)出願人 | 000006013 三菱電機株式会社 |
| (22)出願日 | 平成5年(1993)12月28日 | | 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 |
| | | (72)発明者 | 進藤 修 |
| | | | 鎌倉市上町屋325番地 三菱電機株式会社 |
| | | | 鎌倉製作所内 |
| | | (72)発明者 | 白石 国 |
| | | | 尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機 |
| | | | 株式会社半導体基礎技術研究所内 |
| | | (74)代理人 | 弁理士 高田 守 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

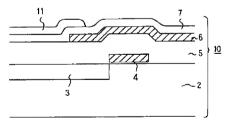
(54) 【発明の名称】 固体振像素子

(57)【要約】

【目的】 CCDにおいて、分光特性のリップルの値を 低減する。

少なくとも金属遮光膜で覆われない透明絶縁 材表面を含む領域の透明保護膜に施された反射防止膜、 あるいは従来の透明保護膜に代わって施された反射防止 膜、あるいは透明絶縁材表面に直接施された反射防止膜 から構成される。

【効果】 分光特性のリップルの幅を1/2から1/3 に低減させることが可能となった。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数の光検出器の並ぶシリコン基板上を透明絶縁材で覆い、前記光検出器のほぼ直上を除く前記透明絶縁材表面を金属遮光膜で覆い、さらに前記金属遮光膜で覆われない前記透明絶縁材表面及び前記金属遮光膜表面を透明保護膜で覆った固体操像素子において、前記金属遮光膜で覆われない前記透明絶縁材表面を含む領域の透明保護膜表面に反射防止膜を施したことを特徴とする前記固体操像素子。

【請求項2】 複数の光検出器の並ぶシリコン基板上を 10 透明絶縁材で覆い、前記光検出器のほぼ直上を除く前記 透明絶縁材表面を金属遮光膜で覆った固体操像素子において、前記金属遮光膜で覆われない前記透明絶縁材表面 及び前記金属遮光膜表面に反射防止膜を施したことを特 徴とする前記固体操像素子。

【請求項3】 複数の光検出器の並ぶシリコン基板上を 透明絶縁材で覆われた固体撮像素子において、前記透明 絶縁材の上に反射防止膜を施し、前記光検出器のほぼ直 上を除く前記防止膜表面を金属遮光膜で覆ったことを特 徴とする前記固体操像素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、CCD(charge-coupled device)固体撮像素子に関するものである。以下、このCCD固体操像素子を単にCCDと呼ぶことにする。

[0002]

【従来の技術】図4は従来の一般的なCCDの断面図であり、1はCCD、2はCCD1のベースとなるシリコン基板、3はシリコン基板2に形成された光検出器、430は光検出器3からの信号電荷を読み出すための電極で光検出器3の側辺に形成される。また5はこれらの光検出器3や電極4の上を絶縁材として覆う透明絶縁材、6は光検出器3のほぼ直上を除く透明絶縁材5の領域を覆う金属遮光膜である。金属遮光膜6を蒸着する理由は光検出器3以外の領域でも光を感じてしまう為に光を遮断する目的で行われ、材料は通常アルミが用いられる。そして7は金属遮光膜6の腐食を防ぐ目的で金属遮光膜6の衰而及び透明絶縁材5の衰而に蒸着される透明保護膜で、ガラスと同様の成分からなるものである。このようにCCD1は最下層のシリコン基板2から最上層の透明保護膜7まで層状に構成されている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】この透明絶縁材と透明保護膜によって光検出器の表面と透明保護膜の表面で干渉が生じるという問題が発生する。この現象は従来から知られていた現象であって、図5に示されるように、横軸に波長を採り縦軸に滅度を採った分光感度特性を求めると、例えばシリコン本来の滑らかな分光特性の上に、僅かではあるが感度のむらが生じるのを観測できる。こ 50

れを通常リップルと呼んでいる。このリップルは図6に 示すように、透明絶縁材5および透明保護膜7を平行平 面板と考えた、いわゆる等傾角干渉が原因として生じる ものとして理論的に説明が可能である。このリップルの 山の発生する波長は、透明絶縁材と透明保護膜の屈折率 をn、波長を入、屈折角をθとし、mを0から始まる正 の整数とすると、透明絶縁材と透明保護膜の全厚みdと

[0004]

[数1]

$$\frac{4\pi}{\lambda} \operatorname{nd} \cdot \operatorname{cos} \theta + \pi = 2 \operatorname{m} \pi$$

の間に数1のような関係があることが知られている。

[0005]数1から明らかなように、製造上の誤差によってその厚みdが厚くなると、図5におけるリップルの山及び谷の位置が長波長側に移動するため、厳密な分光特性を求めようとする場合には重大な誤差要因となっていた。従来は透明絶縁材と透明保護誤が非常に薄いため、リップルの山と山の波長間隔が長くなり問題にはなめ、リップルの山と山の渡長間隔が長くなり問題にはなめに誤圧を厚くしなければならない場合には、山と山の波長間隔が短くなるので、帯域瀘波フィルタなどで設定された波長帯域内に複数の山谷が出現することになり、分光特性に大きな影響を与え、例えばこの山と谷の出る波長が微妙に変わることで分光特性の半値幅が1~2nm程度変化してしまうことが起こる。

【0006】この発明は上記のような課題を解決するためになされたものであり、リップルの山と谷の振幅を低減することが目的である。

[0007]

【課題を解決するための手段】この課題を解決するため に、金属遮光膜で覆われない透明絶縁材表面を含む領域 に反射防止膜を施した。

[0008]

【作用】課題を解決するための手段の作用について以下 に説明する。ここで問題となっている干渉現象では、光 検出器表面と透明保護膜の表面の反射率が関係してい る。数1では、任意の厚みdに関し干渉縞の強度の山谷 の出現する波長が求められるが、図6のように、光検出 器3に直接入射する光検出器一次入射光8の強度を1: とし、光検出器3と透明保護膜7の表面で反射された 後、再び光検出器3に入射する光検出器二次入射光9の 強度を1:とすると、干渉縞の強度1は以下の数2で記 述されることが知られている。

[0009]

【数2】

$$3$$

$$I = I + I + I + 2 \sqrt{I + I + 2} \cos \delta$$

個し.

$$\delta = \frac{2\pi}{1} \Delta L$$

【0010】ここでるは数1の左辺と同じ物理量であ る。数2において、11と12が等しいとき谷の強度が0 となるため、最もコントラストが高くなることが判る。 光検出器の反射率と透明保護膜の反射率が共に掛かるた め、「」の強度と等しくはならないことは明かである。 そして、干渉縞のコントラストを下げるためには、つま りリップルの振幅を小さくするためには、光検出器の反 射率を下げるか、あるいは透明保護膜の反射率を下げる 方法しかないことも明白である。光検出器の表面反射率 を下げることはシリコン表面そのものの反射率を変える ことであり不可能である。透明保護膜表面はそれ自体が ガラスであり、かつ保護膜としての本来の目的を達成す るものであれば屈折率が変化しても問題はない。それ 故、透明保護膜表面に対し、従来の技術である反射防止 膜を蒸着することによって反射率を下げることが可能で ある。通常、光検出器の屈折率は4程度の値をもってい る。また透明保護膜の屈折率は約1.5である。そこで 垂直入射の場合を考えると、光検出器表面は透明保護膜 と接しているので約20%の反射率となる。また透明保 護障表面は空気に接しているので約4%の反射率とな る。その結果、強度比 I: I2が1:0.008の光ど うしが干渉することになる。この干渉縞のコントラスト を求めると、数2を用いて、0.18が得られる。ここ 30 で透明保護購表面に反射防止購を蒸着すると、その反射 率は0.5~1%程度となる。仮に0.5%とすると、 強度比が1:0.001の光どうしが干渉することにな り、前と同様にコントラストを求めると、0.06とな る。つまり、反射防止膜を施した場合には施さない場合 に比べ、1/3にコントラストが下がることがわかる。 [0011]

【実施例】

実施例1.以下、この発明の実施例を図に基づき説明す る。図1は課題を解決するための一実施例である。図に 40 おいて、光検出器3と金属遮光膜6との間には透明絶縁 材5が蒸着され、この光検出器3の直上に位置する透明 絶縁材5と、金属遮光膜6の表面が一層の透明保護膜7 で覆われている従来のCCDに対し、10はこの発明に よるCCDで、11は金属遮光膜6で覆われない透明絶 縁材5の表面を含む領域の透明保護膜7に蒸着される反 射防止膜である。なおこの反射防止膜11は金属遮光膜

6 で覆われない透明絶縁材5の表面を少なくとも含む質 域を覆えばよいため、金属遮光膜6全面を覆うように蒸 着されても効果は変らない。

【0012】実施例2、図2は図1の実施例の変形であ る。従来のCCDの透明保護膜7に代わって、反射防止 膜11が金属遮光膜6の保護膜をかねている例である。

【0013】実施例3、図3は課題を解決するための他 の実施例である。図において、12はこの発明によるC CDで、シリコン基板2を覆うように透明絶縁材5が蒸 リップルの発生の原因となる干渉現象の場合、 I_2 には IO 着され、この透明絶縁材 I_3 の上に反射防止膜 I_3 1 が蒸着 されている。そして光検出思3のほぼ直上を除く反射防 止膜11の上に金属遮光膜6を蒸着するものである。従 来例ではこの上を透明保護膜で覆うのであるが、その場 合再び反射が増加するため反射防止膜11を蒸着した意 味がなくなってしまうため、この上に更に透明保護障を 蒸着することはしない。透明保護膜は金属遮光膜6の腐 食を防ぐことを目的として蒸着されるものであり、宇宙 のような真空中でも使用される場合においては、透明保 護膜は必ずしも必要ではない。図3は、このような環境 20 で使用されることを想定した実施例である。

[0014]

【発明の効果】この発明によれば、少なくとも金属遮光 膜で覆われない透明絶縁材表面を含む領域の透明保護膜 に反射防止膜を施すか、従来の透明保護膜に代わって反 射防止膜を施すか、または透明絶縁材表面に直接反射防 止膜を施すことにより、CCDの分光特性上のリップル を低減することが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の実施例1の構造図である。

【図2】この発明の実施例2の構造図である。

【図3】この発明の実施例3の構造図である。

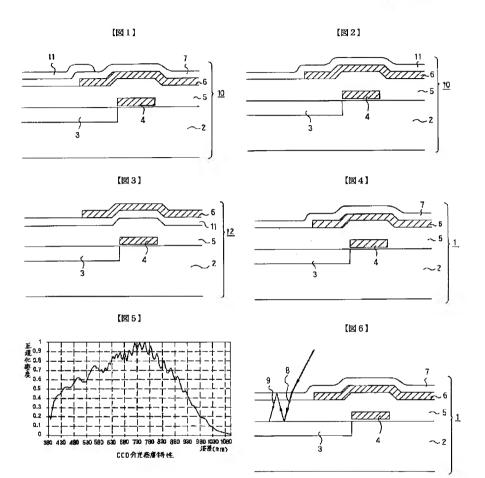
【図4】従来のCCDの構造図である。

【図5】従来のCCDの分光特性図である。

【図6】リップル発生の説明図である。

【符号の説明】 1 CCD

- 2 シリコン基板
- 3 光検出器
- 4 雷極
- 5 透明絶縁材
 - 6 金属遮光膜
 - 7 透明保護膜
 - 光検出器一次入射光
 - 9 光検出器二次入射光
 - 10 実施例1のCCD
 - 11 反射防止膜
 - 12 実施例3のCCD



SOLID-STATE IMAGE PICKUP ELEMENT

Publication number: JP7202157
Publication date: 1995-08-04

Inventor: SHINDO OSAMU; SHIRAISHI TADASHI

Applicant: MITSUBISHI ELECTRIC CORP

Classification: - international:

: H01L27/148: H01L27/148: (IPC1-7): H01L27/148

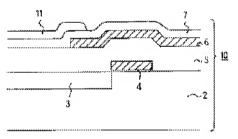
- European:

Application number: JP19930335996 19931228
Priority number(s): JP19930335996 19931228

Report a data error here

Abstract of JP7202157

PURPOSE:To lessen the amplitude between its peak and trough of a ripple by a method wherein a non-reflection film is provided to the surface of a transparent protective film on a region which includes the surface of a transparent insulating material not covered with a metal optical shielding film. CONSTITUTION: A CCD 10 has such a constitution that a transparent insulating material 5 is evaporated between a photodetector 3 and a metal optical shield film 6, and the insulating material 5 over the photodetector 3 and the surface of the metal optical shield film 6 are covered with a monolayered transparent protective film 7. A nonreflection film 11 is evaporated on the surface of the transparent protective film 7 on a region which includes the surface of the transparent insulating material 5 not covered with the metal optical shield film 6. Moreover, the nonreflection film 11 is required only to cover at least a region which includes the surface of the transparent insulating material 5 not covered with the metal optical shield film 6, so that it has the same effect even if the non-reflection film 11 is evaporated covering all the surface of the metal optical shield film 6. By this setup, a CCD 10 of this constitution can lessen the ripple so as to improve spectral characteristics.



Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide